

Title (en)  
DEVICE FOR ATTACHING A SUPPORTING PART AND METHOD FOR MANUFACTURING A CONSTRUCTION ELEMENT INCORPORATING SAID ATTACHMENT DEVICE

Title (de)  
BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG EINES ABSTÜTZTEILS, UND HERSTELLUNGSVERFAHREN EINES BAUELEMENTS, DAS DIESE BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG UMFASST

Title (fr)  
DISPOSITIF DE FIXATION D'UNE PIÈCE D'ÉTAIEMENT ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION INTÉGRANT LEDIT DISPOSITIF DE FIXATION

Publication  
**EP 3315692 A1 20180502 (FR)**

Application  
**EP 17187082 A 20170821**

Priority  
FR 1660398 A 20161026

Abstract (fr)  
La présente invention a pour objet un dispositif de fixation (1) d'au moins une pièce d'étalement sur au moins une partie d'une surface de coffrage comprenant : un corps (4) comprenant au moins une première interface (5) d'interaction avec au moins une partie d'une surface d'un coffrage d'un élément de construction et une seconde interface (6) d'interaction avec au moins une pièce d'étalement, le dispositif de fixation (1) étant caractérisé en ce que : - la première interface (5) intègre au moins une première structure aimantée pour générer une première force d'attraction magnétique, - la seconde interface (6) comprend des moyens de retenue (8) en translation.

IPC 8 full level  
**E04G 15/06** (2006.01); **B28B 7/16** (2006.01); **E04B 1/41** (2006.01); **E04G 19/00** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**B28B 7/16** (2013.01); **E04B 1/41** (2013.01); **E04G 15/061** (2013.01); **E04G 19/003** (2013.01)

Citation (search report)

- [XA] WO 2015140969 A1 20150924 - AOI KK [JP]
- [XA] JP H11336234 A 19991207 - KYO KOKA
- [XA] JP S5230748 U 19770303
- [XA] JP H09177026 A 19970708 - HAIDORO TILE ASIA KK

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**EP 3315692 A1 20180502; EP 3315692 B1 20231213**; FR 3057890 A1 20180427; FR 3057890 B1 20220715

DOCDB simple family (application)  
**EP 17187082 A 20170821**; FR 1660398 A 20161026